

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	株式会社 島津製作所
資本金	2,660,000 万円
従業員	8,954名 (2007年3月31日現在) 名
事業内容(扱い製品)	分析・計測機器、医用機器、産業機器、航空機器
担当部署	生産支援本部 調達部
アライアンス(又は調達)分野	機械加工、樹脂成形、光学加工
アライアンス(又は調達品)の概要	特になし
条件等	特になし
自社サイト	http://www.shimadzu.co.jp/
調達サイト	なし
求める技術概要・得意分野	なし

技術アライアンス情報 その他調達項目								
=今すぐ求めている =将来的に求めている =検討できる x=求めていない								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機	x	イ) 自動検査装置	x	ウ) 治工具	x	エ) その他()	
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型		イ) プレス		ウ) ダイカスト	x	エ) その他()	
3. 機械加工	ア) MC加工		イ) NC旋盤		ウ) 手動式機械加工	x	エ) その他()	
材 料	ステンレス・アルミ							
4. 板金	ア) 大型	x	イ) 中型		ウ) 小物	x	エ) 精密板金	
材 料	ステンレス・アルミ							
5. 製缶	ア) 大型	x	イ) 中型以下	x	ウ) 精密製缶	x	エ) 厚さ()mm以上	
材 料								
6. 鍛造								
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄	x	イ) アルミ合金		ウ) 銅合金	x	エ) その他()	
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金		イ) 亜鉛・同合金	x	ウ) 銅合金	x	エ) その他()	
8. 表面処理	ア) メッキ		イ) 塗装		ウ) 熱処理	x	エ) その他()	
9. 成型	ア) 熱可塑性		イ) 熱硬化性		ウ) その他()			
10. 樹脂機械加工								
11. 電子・電機	ア) 基板実装		イ) 盤組立	x	ウ) 機器組立	x	エ) その他()	
12. 木型・木工								
13. ソフト設計	ア) 組込系システム	x	イ) データ処理	x	ウ) IT通信	x	エ) コンテンツ系	x
14. 試作加工	ア) 設計含む	x	イ) 部品加工		ウ) 機器組立	x	エ) その他()	
15. 商品設計	ア) 機械技術	x	イ) 電子技術	x	ウ) 光学	x	エ) その他()	
希望項目	高精度 短納期 安さ							
その他 具体的にご記入ください	特になし							